

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
249-2-17

1992

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
1993-05

Amendement 1

Matériaux de base pour circuits imprimés

Partie 2: Spécifications

Spécification n° 17: Feuille de stratifié mince en tissu de verre polyimide recouverte de cuivre, d'inflammabilité définie, destinée à la fabrication des cartes imprimées multicouches

Amendment 1

Base materials for printed circuits

Part 2: Specifications

Specification No. 17: Thin polyimide woven glass fabric copper-clad laminated sheet of defined flammability for use in the fabrication of multilayer printed board

© CEI 1993 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études n° 52 de la CEI: Circuits imprimés.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapports de vote
52(BC)378	52(BC)387
52(BC)380	52(BC)389
52(BC)391	52(BC)395

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Le corrigendum 1992-06 a été incorporé à cet amendement.

Page 10

Article 5, tableau 1

Au lieu de:

Résistivité transversale après chaleur humide, mesure effectuée dans la chambre climatique (facultatif)	2.3	10 000 MΩ · min.
Résistivité transversale après chaleur humide et reprise	2.3	50 000 MΩ · min.
Résistivité transversale à 200 °C	2.9.1	50 000 MΩ · min.

lire:

Résistivité transversale après chaleur humide, mesure effectuée dans la chambre climatique (facultatif)	2.3	10 000 MΩm · min.
Résistivité transversale après chaleur humide et reprise	2.3	50 000 MΩm · min.
Résistivité transversale à 200 °C	2.9.1	50 000 MΩm · min.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee No. 52: Printed circuits.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Reports on Voting
52(CO)378 52(CO)380 52(CO)391	52(CO)387 52(CO)389 52(CO)395

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Voting Reports indicated in the above table.

The 1992-06 corrigendum has been incorporated in this amendment.

Page 11

Clause 5, table 1

Instead of:

Volume resistivity after damp heat while in the humidity chamber (optional)	2.3	10 000 MΩ · min.
Volume resistivity after damp heat and recovery	2.3	50 000 MΩ · min.
Volume resistivity at 200 °C	2.9.1	50 000 MΩ · min.

read:

Volume resistivity after damp heat while in the humidity chamber (optional)	2.3	10 000 MΩm · min.
Volume resistivity after damp heat and recovery	2.3	50 000 MΩm · min.
Volume resistivity at 200 °C	2.9.1	50 000 MΩm · min.

Page 16

Tableau III, colonne 1

Supprimer «1,1,1 – trichloroéthane» et remplacer «Solvants autres que le trichloroéthane» par «Solvants après accord entre acheteur et fournisseur».

Colonne 3:

Supprimer la phrase «Après accord entre acheteur et fournisseur».

Page 18

6.6 Soudabilité

Supprimer le titre et le texte de ce paragraphe.

Page 26

8 Emballage et marquage

Supprimer le deuxième alinéa:

«Ce matériau étant d'inflammabilité définie, le marquage sur l'étiquette doit être en rouge».
